## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/086235 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 25/10, 23/498
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000307
- (22) Internationales Anmeldedatum:

23. Februar 2005 (23.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

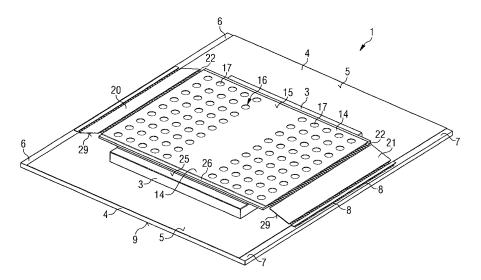
10 2004 010 614.2 2. März 2004 (02.03.2004) D

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAGEN, Robert-Christian [DE/DE]; Schlosssteig 21, 93092 Sarching (DE). POHL, Jens [DE/DE]; Sudetenstr. 5a, 93170 Bernhardswald (DE).

- (74) Anwalt: SCHÄFER, Horst; Schweiger & Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: BASE SEMI-CONDUCTOR COMPONENT FOR A SEMI-CONDUCTOR COMPONENT STACK AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
- $(\mathbf{54})$ Bezeichnung: BASISHALBLEITERBAUTEIL FÜR EINEN HALBLEITERBAUTEILSTAPEL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to a base semi-conductor component (1) for a semi-conductor stack (2). The base semi-conductor component (1) comprises a semi-conductor chip (3) which is arranged in a central manner on a firm wiring substrate (4). The wiring substrate (4) comprises contact connection surfaces (8) in the edge area thereof (6,7), which are in contact in an electric manner with external contacts, also with contact surfaces of the semi-conductor chip (3), and with stack contact surfaces (17). The stack contact surfaces (17) also form the upper side of the base semi-conductor component (1) and comprise an arrangement pattern (16) which corresponds to an arrangement pattern of external contacts of a semi-conductor component which is to be stacked (19).

WO 2005/086235

#### WO 2005/086235 A3



PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6fentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 5. Januar 2006

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Basishalbleiterbauteil (1) für einen Halbleiterbauteilstapel (2), wobei das Basishalbleiterbauteil (1) einen Halbleiterchip (3) aufweist, der auf einem steifen Verdrahtungssubstrat (4) zentral angeordnet ist. Das Verdrahtungssubstrat (4) weist in seinen Randbereichen (6,7) Kontaktanschlussflächen (8) auf die mit Außenkontakten und gleichzeitig mit Kontaktflächen des Halbleiterchips (3), sowie mit Stapelkontaktflächen (17) elektrisch in Verbindung stehen. Die Stapelkontaktflächen (17) bilden gleichzeitig die Oberseite des Basishalbleiterbauteil (1) aus und weisen ein Anordnungsmuster (16) auf, das einem Anordnungsmuster von Außenkontakten eines zu stapelnden Halbleiterbauteils (19) entspricht.

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No
PCT/DE2005/000307

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L25/10 H01L H01L23/498 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages US 6 437 433 B1 (ROSS ANDREW C) 1-4, Υ 20 August 2002 (2002-08-20) 6-11,13, column 8, line 61 - column 13, line 50; figure 3 Υ US 2001/028104 A1 (FUKATSU KENTA ET AL) 1-4,11 October 2001 (2001-10-11) 6-11,13,14 paragraph '0055! - paragraph '0075!; figures 1-4 US 2003/020154 A1 (HASHIMOTO NOBUAKI) 1 - 14Α 30 January 2003 (2003-01-30) paragraph '0072! - paragraph '0088!; figures 1,3 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 26/10/2005 14 October 2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Stirn, J-P

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation No
PCT/DE2005/000307

	Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
	US 6437433	B1	20-08-2002	NONE	
	US 2001028104	A1	11-10-2001	NONE	
	US 2003020154	A1	30-01-2003	NONE	

## INTERNATIONAL R RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000307

			1017012003	7 000307			
a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L25/10 H01L23/498						
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK		_			
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE						
Recherchier IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo H01L	ole )					
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so						
	or internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, WPI Data	Jame der Datenbank und	d evtl. verwendete Si	uchbegriffe)			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
Υ	US 6 437 433 B1 (ROSS ANDREW C) 20. August 2002 (2002-08-20)			1-4, 6-11,13, 14			
į	Spalte 8, Zeile 61 - Spalte 13, Z Abbildung 3	Zeile 50;		**			
Υ	US 2001/028104 A1 (FUKATSU KENTA 11. Oktober 2001 (2001-10-11)	ET AL)		1-4, 6-11,13, 14			
	Absatz '0055! – Absatz '0075!; Ab 1-4	bildungen		**			
A	US 2003/020154 A1 (HASHIMOTO NOBU 30. Januar 2003 (2003-01-30) Absatz '0072! - Absatz '0088!; Ab 1,3		,	1-14			
į							
:							
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang I	Patentfamilie				
"A" Veröffer	Rategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätse Anmeldung nicht ko	datum veröffentlicht v Milidiert, sondern nur z	nternationalen Anmeldedatum vorden ist und mit der zum Verständnis des der			
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist							
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er							
andere	en zu lassen, öder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von	besonderer Bedeuti	ıng; die beanspruchte Erfindung			
ausgef		werden, wenn die V	'eröffentlichung mit ei	t beruhend betrachtet iner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und			
eine B P" Veröffer	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	diese Verbindung fü "&" Veröffentlichung, die	ir einen Fachmann n	aheliegend ist			
Datum des /	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des	internationalen Rech	nerchenberichts			
1	4. Oktober 2005	26/10/20	005				
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Be	ediensteter				
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Stirn.	J–P				

#### INTERNATIONALE

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. Jaies Aktenzeichen
PCT/DE2005/000307

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(e Patentfa	Datum der Veröffentlichung
US 6437433	В1	20-08-2002	KEINE	 
US 2001028104	A1	11-10-2001	KEINE	
US 2003020154	A1	30-01-2003	KEINE	 